



平成30年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成30年5月14日

上場会社名 株式会社RS Technologies 上場取引所 東  
 コード番号 3445 URL http://www.rs-tec.jp  
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 方 永義  
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役管理本部長 (氏名) 鈴木 正行 (TEL) 03(5709)7685  
 四半期報告書提出予定日 平成30年5月14日 配当支払開始予定日 —  
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有  
 四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 平成30年12月期第1四半期の連結業績(平成30年1月1日～平成30年3月31日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
30年12月期第1四半期	5,204	103.9	1,189	62.2	934	1.6	471	△22.2
29年12月期第1四半期	2,552	49.0	733	387.5	919	—	605	—

(注) 包括利益 30年12月期第1四半期 424百万円(△32.0%) 29年12月期第1四半期 623百万円(—%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
30年12月期第1四半期	41.65	39.87
29年12月期第1四半期	54.99	53.37

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
30年12月期第1四半期	35,371	21,618	40.5
29年12月期	12,468	5,792	46.4

(参考) 自己資本 30年12月期第1四半期 14,335百万円 29年12月期 5,786百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
29年12月期	—	0.00	—	5.00	5.00
30年12月期	—	—	—	—	—
30年12月期(予想)	—	—	—	—	—

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

(注) 当社は定款において第2四半期末日及び期末日を配当基準日と定めておりますが、現時点では当該基準日における配当予想額は未定であります。

平成30年12月期の連結業績予想(平成30年1月1日～平成30年12月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	10,043	102.0	1,763	25.5	1,681	5.1	1,106	3.4	88.22
通期	20,993	91.1	3,891	26.5	3,897	20.9	2,585	17.0	206.14

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 : 有  
(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)  
新規2社 (社名) 北京有研RS半導体科技有限公司、有研半導体材料有限公司

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無

② ①以外の会計方針の変更 : 無

③ 会計上の見積りの変更 : 無

④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数 (普通株式)

① 期末発行済株式数 (自己株式を含む)	30年12月期1Q	12,407,000株	29年12月期	11,174,000株
② 期末自己株式数	30年12月期1Q	4,332株	29年12月期	4,632株
③ 期中平均株式数 (四半期累計)	30年12月期1Q	11,313,782株	29年12月期1Q	11,016,302株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

(将来に関する記述等についてのご注意)

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現時点で入手している情報及び合理的であると判断する前提に基づいたものであり、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

○添付資料の目次

1. 四半期連結財務諸表及び主な注記 .....	2
(1) 四半期連結貸借対照表 .....	2
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 .....	4
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 .....	6
(継続企業の前提に関する注記) .....	6
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) .....	6
(企業結合等関係) .....	7
(重要な後発事象) .....	9

## 1. 四半期連結財務諸表及び主な注記

## (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成29年12月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成30年3月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	3,243,026	17,338,340
受取手形及び売掛金	3,141,488	5,668,919
商品及び製品	463,258	903,656
仕掛品	112,882	859,360
原材料及び貯蔵品	321,660	1,025,640
その他	346,977	443,345
貸倒引当金	△3,920	△4,461
流動資産合計	7,625,373	26,234,801
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	1,418,381	2,629,510
機械装置及び運搬具(純額)	3,155,331	5,683,184
その他(純額)	94,125	97,786
建設仮勘定	6,568	138,514
有形固定資産合計	4,674,406	8,548,996
無形固定資産		
のれん	—	381,913
その他	19,599	17,278
無形固定資産合計	19,599	399,192
投資その他の資産		
破産更生債権等	6,831	6,831
その他	149,265	188,203
貸倒引当金	△6,831	△6,831
投資その他の資産合計	149,265	188,203
固定資産合計	4,843,271	9,136,392
資産合計	12,468,645	35,371,193
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	398,537	1,508,457
短期借入金	315,400	5,002,278
1年内返済予定の長期借入金	950,688	897,672
未払金	368,776	1,858,017
未払法人税等	982,901	402,333
賞与引当金	107,214	155,992
株主優待引当金	8,039	—
その他	252,693	232,728
流動負債合計	3,384,250	10,057,480
固定負債		
長期借入金	2,767,022	2,986,776
繰延税金負債	484,301	444,731
その他	40,571	263,392
固定負債合計	3,291,894	3,694,899
負債合計	6,676,145	13,752,379

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成29年12月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成30年3月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	645,850	4,777,826
資本剰余金	645,840	4,777,816
利益剰余金	4,442,972	4,858,349
自己株式	△6,357	△5,974
株主資本合計	5,728,305	14,408,016
その他の包括利益累計額		
為替換算調整勘定	58,181	△72,980
その他の包括利益累計額合計	58,181	△72,980
新株予約権	6,013	6,013
非支配株主持分	—	7,277,764
純資産合計	5,792,499	21,618,813
負債純資産合計	12,468,645	35,371,193

## (2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

## 四半期連結損益計算書

## 第1四半期連結累計期間

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成29年1月1日 至平成29年3月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成30年1月1日 至平成30年3月31日)
売上高	2,552,630	5,204,953
売上原価	1,553,595	3,548,471
売上総利益	999,034	1,656,482
販売費及び一般管理費	265,971	467,380
営業利益	733,063	1,189,101
営業外収益		
受取利息	469	3,866
為替差益	2,269	—
補助金収入	231,240	21,795
受取手数料	759	906
その他	3,285	18,579
営業外収益合計	238,023	45,148
営業外費用		
支払利息	18,772	24,624
為替差損	—	218,745
シンジケートローン手数料	26,500	3,000
その他	6,048	53,286
営業外費用合計	51,320	299,656
経常利益	919,765	934,593
税金等調整前四半期純利益	919,765	934,593
法人税、住民税及び事業税	321,497	252,395
法人税等調整額	△7,487	4,737
法人税等合計	314,009	257,133
四半期純利益	605,756	677,459
非支配株主に帰属する四半期純利益	—	206,215
親会社株主に帰属する四半期純利益	605,756	471,244

## 四半期連結包括利益計算書

## 第1四半期連結累計期間

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成29年1月1日 至平成29年3月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成30年1月1日 至平成30年3月31日)
四半期純利益	605,756	677,459
その他の包括利益		
為替換算調整勘定	18,051	△253,453
その他の包括利益合計	18,051	△253,453
四半期包括利益	623,807	424,005
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	623,807	340,082
非支配株主に係る四半期包括利益	—	83,923

## (3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

前第1四半期連結累計期間(自 平成29年1月1日 至 平成29年3月31日)

## 1 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1株当たりの配当 額 (円)	基準日	効力発生日	配当の原資
平成29年3月29日 定時株主総会	普通株式	55,048	10	平成28年 12月31日	平成29年 3月30日	利益剰余金

## 2 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

## 3 株主資本の著しい変動

該当事項はありません。

当第1四半期連結累計期間(自 平成30年1月1日 至 平成30年3月31日)

## 1 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1株当たりの配当 額 (円)	基準日	効力発生日	配当の原資
平成30年3月6日 取締役会	普通株式	55,868	5	平成29年 12月31日	平成30年 3月30日	利益剰余金

## 2 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

## 3 株主資本の著しい変動

当社は平成30年3月22日付で、1,220,000株の公募増資の払込みにより資本金及び資本準備金がそれぞれ4,130,676千円増加しております。

また、13,000株のストックオプション行使により資本金及び資本準備金がそれぞれ1,300千円増加しております。

この結果、当第1四半期連結会計期間末において、資本金が4,777,826千円、資本剰余金が4,777,816千円となっております。



(企業結合等関係)

(株式取得による会社の取得)

当社は、平成29年12月1日開催の取締役会の決議に基づき、中国においてプライムシリコンウェーハ製造販売事業に参入する目的で、北京有色金属研究総院（以下、「GRINM」と記載）及び福建倉元投資有限公司と三社間で合弁契約を締結し、北京有研RS半導体科技有限公司を設立するとともに、GRINMの100%子会社である有研半導体材料有限公司（以下、「GRITEK」と記載）を連結子会社といたしました。

1. 企業結合の概要

(1) 被取得企業の名称およびその事業の内容

被取得企業の名称 北京有研RS半導体科技有限公司

事業の内容 半導体硅材料の開発及び販売。半導体関連設備及び材料の開発及び販売。技術移転、技術相談、技術サービス、輸出入業務。

(2) 企業結合を行った主な理由

本件契約を締結することになった当事会社の1社であるGRINMは、1952年に創立された、中国の非鉄金属産業の分野で最も大きな研究開発機関（2000年に国有企業化）です。傘下に非鉄金属分野に関連する多数の企業を抱える中国有数の企業集団であり、その100%子会社であるGRITEKは、GRINMの第1号事業会社であり、シリコンインゴットやプライムウェーハの製造販売を主な事業としております。当社が、GRINM等と合弁で設立する北京有研RS半導体科技有限公司を通じてGRITEKを子会社化することで、以下のメリットを得ることができると考えております。

① 中国市場におけるプライムウェーハ製造等、非鉄金属分野で有数の企業集団であるGRINMが有する信用力・知名度を生かし、プライムウェーハ製造販売事業への参入と中国再生市場におけるシェア拡大が可能になる。

② 中国国有企業であるGRINM（中央直属企業64番目）が筆頭株主となることで、北京有研RS半導体科技有限公司も中国が国家主導で実施していく半導体産業への積極投資の恩恵を受けることができる。

③ 当社及びGRITEKが加盟している集成回路材料産業革新戦略連盟のネットワークを通じて、半導体生産設備・材料等の取引拡大が見込まれる。

④ 当社のグローバルネットワーク網を介し、世界の顧客へアプローチすることで、プライムウェーハ製造販売事業の拡大が期待できる。

当社は、本件を契機として、2025年まで視野に入れた中国政府が主導する「中国製造2025」で示された半導体ビジネス機会を大々的に取り込み、プライムウェーハ中国国内立地化に際し、中国政府との関係が深いGRINMと組むことで、中国でのプライムウェーハ製造販売事業を推進してまいります。

また、当社としてはビジネスリスクを最小限にとどめながら、拡大する中国市場において、さらなる企業価値向上に努めてまいります。

(3) 企業結合日

平成30年1月30日

(4) 企業結合の法的形式

現金を対価とする株式の取得

(5) 結合後企業の名称

北京有研RS半導体科技有限公司

(6) 取得した出資比率

33.92%

(7) 取得企業を決定するに至った主な根拠

北京有研RS半導体科技有限公司の意思決定機関を当社が実質的に支配していると認められるためです。

2. 四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に含まれている被取得企業の業績の期間

平成30年1月1日から平成30年3月31日まで

3. 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

取得の対価	現金	4,080,956千円
-------	----	-------------

取得原価		4,080,956千円
------	--	-------------

4. 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

(1) 発生したのれん

388,233千円

なお、のれんは取得原価の配分が完了していないため、暫定的に算定された金額であります。

(2) 発生原因

取得原価が受け入れた資産及び引き受けた負債に配分された純額を上回ったことによります。

(3) 償却方法及び償却期間

現時点では確定しておりません。

(重要な後発事象)

(株式取得による会社の取得)

当社は、平成30年4月26日開催の取締役会において、株式会社ユニオンエレクトロニクスの発行済株式を全て取得して当社の子会社とすることを決議し、平成30年4月27日に株式譲渡契約を締結いたしました。

1. 企業結合の概要

(1) 被取得企業の名称およびその事業の内容

被取得企業の名称 株式会社ユニオンエレクトロニクス

事業の内容 株式会社ユニオンエレクトロニクスソリューションの管理・運営

(2) 企業結合を行った主な理由

株式会社ユニオンエレクトロニクスは株式会社ユニオンエレクトロニクスソリューションの100%親会社であります。株式会社ユニオンエレクトロニクスソリューションは1967年設立の日本国内の総合電機部品商社で、日立パワーデバイスの第1号特約店(1971年)です。日立パワー半導体、ルネサスマイコンを中核とし、光伝送モジュール、産業用モータ、基板、中圧アナログ IC、MEMS、各種電子機器類、鉛フリーはんだ、電池等の製品をトータルで提供しております。

当社の主要セグメントに半導体生産設備の買取・販売事業がありますが、本事業は近年、順調に成長してまいりました。この度、株式会社ユニオンエレクトロニクスを子会社化することで更なる本事業の拡大を目指します。

(3) 企業結合日

平成30年5月8日

(4) 企業結合の法的形式

現金を対価とする株式の取得

(5) 結合後企業の名称

株式会社ユニオンエレクトロニクス

(6) 取得した議決権比率

100%

(7) 取得企業を決定するに至った主な根拠

当社が現金を対価とする株式取得により議決権の100%を取得したことによるものです。

2. 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

取得金額については、売主との協議により非公開としておりますが、公平性・妥当性を確保するため、第三者機関による財務・法務調査結果資料を基に決定しております。

3. 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

現時点では確定しておりません。

4. 発生したのれんの金額、発生原因及び償却方法

現時点では確定しておりません。